



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

Lima, 21 de junio de 2019

OF. RE (RED) N° 2-8-C/190

Invitación a Conferencia Global  
Engineering Deans Council (GEDC)  
2019

MINISTERIO DE EDUCACION  
Expediente: MPT2019-EXT-0128742  
Fecha: 24/06/2019 14:38 p.m.  
Remitente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ORCIO N° 2-8-C/190 Folios: 2  
Consultas: [www.minedu.gob.pe](http://www.minedu.gob.pe) Clave: 1438  
Teléf: 0800-70000 Registrado Por: RALVAREZV

Señora  
Odette Germaine Herbozo Nory  
Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales  
Ministerio de Educación  
Lima .-

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que nuestra embajada en Santiago ha remitido a esta Cancillería la comunicación adjunta del decano de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Carlos de la Llera, junto con la decana del Instituto de Tecnología de Illinois, señora Natacha DePaola y el secretario ejecutivo de *Global Engineering Deans Council* (GEDC), señor Hans Jürgen Hoyer, invitando a los decanos de ingeniería del Perú a la conferencia anual del GEDC 2019, organizada por la Escuela Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, que se celebrará este año entre el 20 y el 23 de octubre.

Al respecto, como se desprende de la misiva adjunta, el GEDC es una red global de decanos de más de 40 países que tiene como objeto contribuir a responder las grandes problemáticas de la sociedad. El evento que tendrá a Chile como sede este año, espera la llegada de cerca de 200 participantes que abordarán la temática "Mente, corazón y manos: la ingeniería buscando impacto con un propósito".

En virtud a lo anteriormente mencionado, mucho se apreciará tenga a bien remitir el documento adjunto a las Facultades de Ingeniería de universidades públicas y privadas del Perú, para poner de su conocimiento la realización del referido evento.



Atentamente,

Eduardo Rafael Bernales Meza  
Ministro  
Director de Relaciones Educativas y del Deporte



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE



Santiago, 27 de mayo de 2019

Sr. Jorge Luis Valdez Carrillo  
Excelentísimo Embajador de Perú  
Embajada de Perú en Santiago  
Presente

Junto con saludar, tenemos el honor de invitarle a participar en la conferencia anual del Global Engineering Deans Council (GEDC) 2019, organizada por la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que este año se realizará entre el 20 y el 23 de octubre.

El GEDC tiene una red global de decanos con más de 500 líderes de ingeniería de más de 40 países, que busca apoyar a las escuelas de ingeniería para que puedan contribuir a responder las grandes problemáticas de la sociedad. Como Escuela de Ingeniería UC nos complace ser los organizadores de este prestigioso evento que por primera vez se realiza en Chile, y en el que esperamos recibir a más de 200 decanos de ingeniería.

Comprendiendo que la cooperación internacional es clave en la resolución de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad, buscamos contar con su colaboración invitando y apoyando la participación de los decanos de ingeniería de su país en esta conferencia. El GEDC reunirá a líderes mundiales de la ingeniería y aspiramos a tener representantes de todo el mundo, por lo que el apoyo de su embajada es muy importante.

La temática que abordará la conferencia del GEDC este año es *"Mente, corazón y manos: la ingeniería buscando impacto con un propósito"*, resaltando el aporte que hacen las escuelas de ingeniería en la creación y el avance del conocimiento, pero también en su transferencia efectiva a la sociedad por medio de la innovación y el emprendimiento como verdaderos motores para el desarrollo de los países.

La conferencia promoverá importantes discusiones por medio de talleres y sesiones plenarias, abordando tres temas específicos: "transformando la sociedad a través de la ingeniería", que en la época actual requiere un enfoque mayormente interdisciplinario; "diversidad de talentos para una mejor ingeniería", abarcando no sólo aspectos de género, sino que también las nuevas competencias que se requerirán en los profesionales del futuro; y sobre los "ingenieros emprendedores audaces" como nuevos agentes de cambio.

Esperamos contar con su apoyo para la conferencia del GEDC 2019 en la ciudad de Santiago. En caso de cualquier duda o sugerencia, por favor, comuníquese con Isabel Alarcón, al correo [ialarcon@ing.puc.cl](mailto:ialarcon@ing.puc.cl)

Cordialmente,

Juan Carlos de la Llera  
Decano  
Facultad de Ingeniería  
Pontificia Universidad  
Católica de Chile

Natacha DePaola  
Chair  
Global Engineering Deans  
Council  
Dean of Engineering  
Illinois Institute of  
Technology, USA

Hans Jürgen Hoyer  
Executive Secretary  
Global Engineering Deans  
Council



unidad de relaciones internacionales &lt;uri@uancv.edu.pe&gt;

---

## Información sobre Conferencia "Global Engineering Deans Council (GEDC) 2019"

1 mensaje

---

**JOSUE OTONIEL DILAS JIMENEZ** <JDILAS@minedu.gob.pe>

3 de septiembre de 2019, 18:57

Para: JOSUE OTONIEL DILAS JIMENEZ <JDILAS@minedu.gob.pe>

Estimado(a),

Sr(a). Jefe(a) de la Oficina de Cooperación Internacional u oficina que hace sus veces en vuestra universidad.

Por el presente, permita mi más cordial saludo a nombre de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, a la vez comunicarle que mediante documento adjunto al presente el Ministerio de Relaciones Exteriores nos informa sobre la realización de la Conferencia "Global Engineering Deans Council (GEDC) 2019", que tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, del 20 al 23 de octubre del presente año, este evento será organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sobre el particular, informarles que el GEDC es una red global de decanos de más de 40 países, cuyo objetivo es contribuir a responder a las grandes problemáticas de la sociedad. La temática que abordará la Conferencia del GEDC de este año será "Mente, corazón y manos: la ingeniería buscando impacto con un propósito", considerando el aporte de las escuelas de ingeniería a la creación y el avance del conocimiento; así como también a la sociedad por medio de la innovación y el emprendimiento como motores para el desarrollo.

En ese sentido, tengo a bien retransmitir esta información a vuestra oficina a fin de que pueda derivar la misma a la(s) Facultad(es) de Ingeniería en el interior de vuestra universidad a fin de que, de considerarlo pertinente, puedan evaluar participación en el citado evento.

Ante cualquier duda o información al respecto, comunicarse al correo [ialarcon@ing.puc.cl](mailto:ialarcon@ing.puc.cl) con Isabel Alarcón en calidad de contacto en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cordialmente,



PERÚ

Ministerio  
de Educación**JOSUÉ OTONIEL DILAS JIMÉNEZ****Especialista para la Promoción de la Investigación,  
Desarrollo e Innovación****Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad****Dirección General de Educación Superior Universitaria**

Calle Del Comercio 193 San Borja, Lima 41 Perú

Central telefónica: 6155800 anexo: 22033

Correo electrónico: jdilas@minedu.gob.pe

www.minedu.gob.pe

**20190624\_155955\_MPT2019-EXT-128742-D1.pdf**

475K